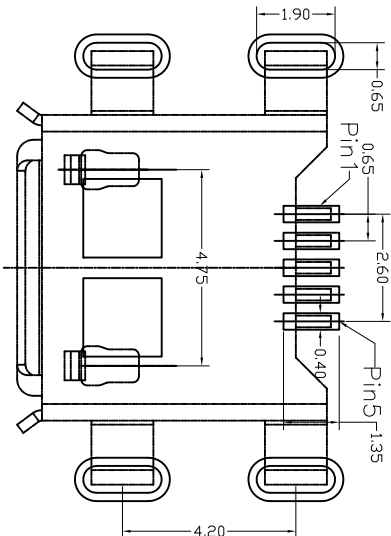
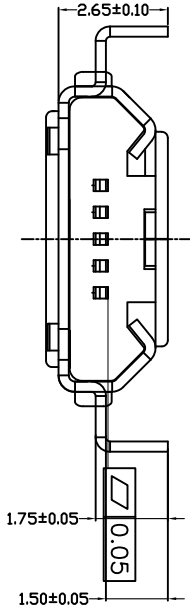


修改序号	修改说明	签名	日期
A/0			



RECOMMENDED PCB LAYOUT

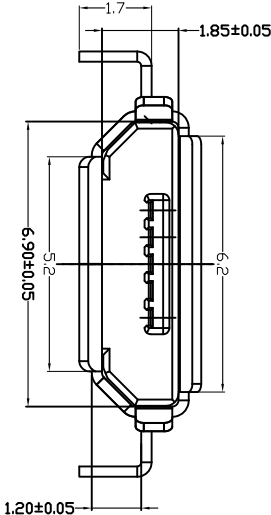
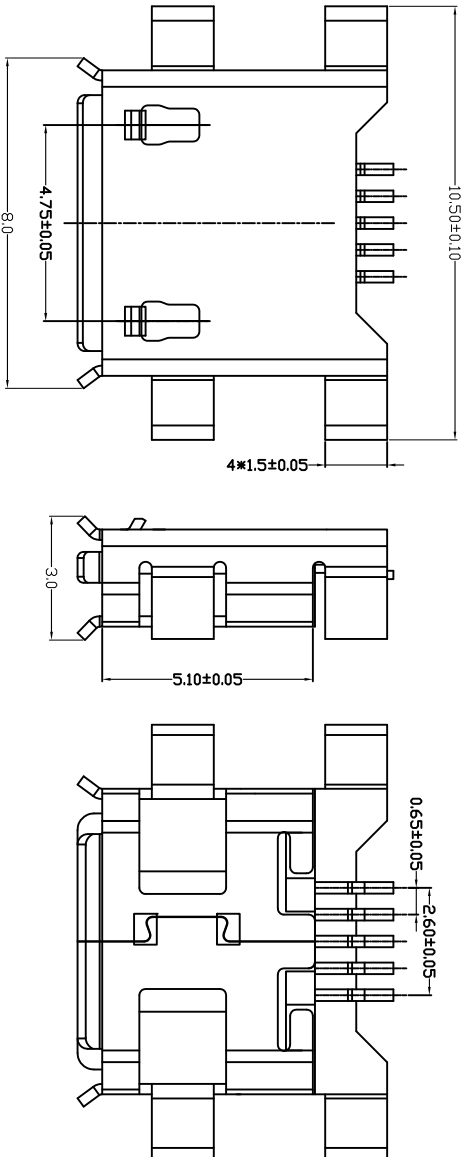
Note:


1. Material:

- 1.1 Housing: High temperature thermoplastic with g. f, UL94V-0
- 1.2 Contact: copper alloy, t=0.20mm
- 1.3 Shell: C2680R-H or SUS, t=0.25mm

2. Specification:

- 2.1 Current rating: 1A Max
- 2.2 Dielectric withstanding voltage: 100V(AC) for 1 min.
- 2.3 Contact resistance: 50mΩ Max.
- 2.4 Insulation resistance: 100mΩ min.
- 2.5 Tatal mating force: 3.57 KgF Max.
- 2.6 Total unmating force: 1.0 KgF Min. 0.81~2.05 KgF Min. after 3000 or 10,000 insertion/extration cycles
- 2.7 Temperature range: -30° C~80° C



尺寸	允许公差	深圳市创勤科技有限公司 Shenzhen Chuangqin Technology Co., Ltd.							
X.	±0.50	图 纸 类 型		图 纸 名 称:					
.X	±0.20	产 品 工 程 图		MICRO USB 5P BF四脚带1.5插板沉板1.2					
.XX	±0.10								
.XXX	±0.03	设计	LIN YUN	2011.05.22	产 品 料 号	CQ-MICRO-USB-CB1210			
角度	±1.00°	审核			视 图		版号:	A/0	